Descripción del producto

ACABADO: ESTA JUNTA DEBERÁ SER INMERSIÓN ORO PLASADA SEGÚN IPC-6012.
EL ESPESOR SERÁ .050uM SOBRE NÍQUEL 3-6uM.

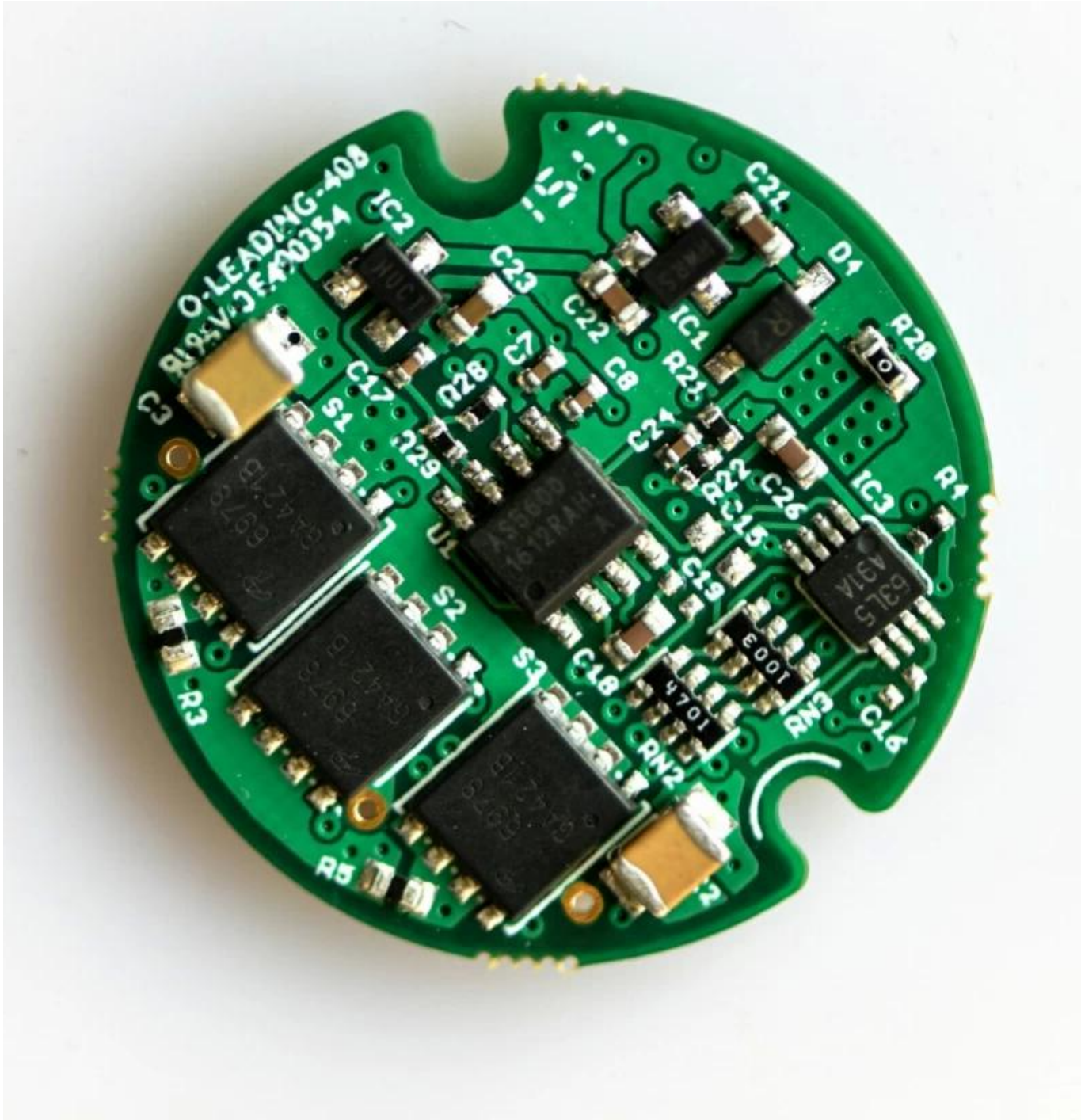
AGUJEROS DE LA PLACA DE COBRE MÍNIMO .025 AVG, .020 MIN .. LOS AGUJEROS NO PUEDEN SER PLUGGED

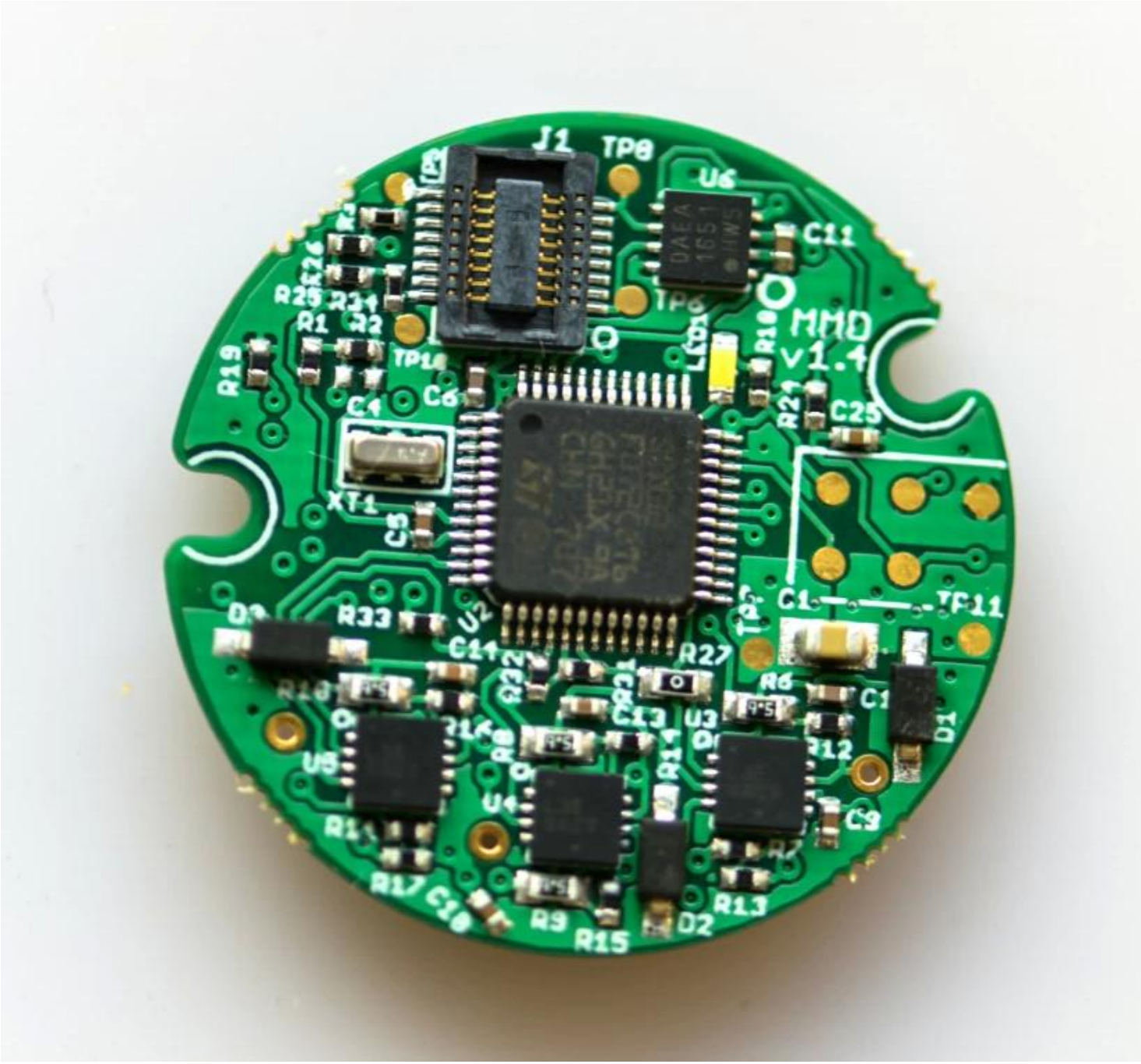
El paquete con la película transparente burbuja de la burbuja, 25 PCS / bag, puso el desecante en flanco, puso la tarjeta del indicador de la humedad en la parte superior
Estructura de la capa

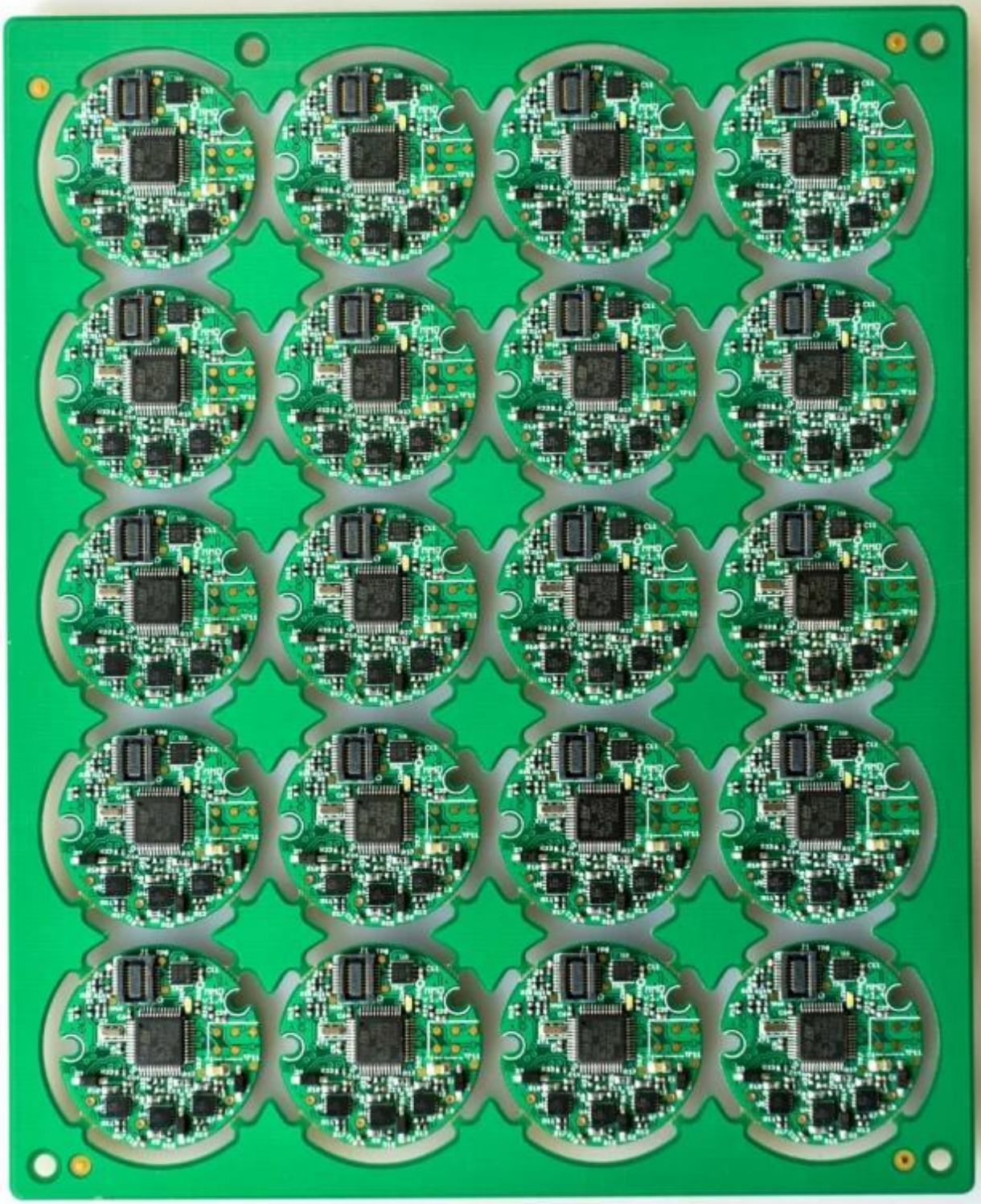
L1 ---------- HOZ
  - PP 7mil -
  - -
L2 ---------- 1OZ
  - CORE 9.05mil -
L3 ---------- 1OZ
  - -
  - PP 7mil -
L4 ---------- HOZ

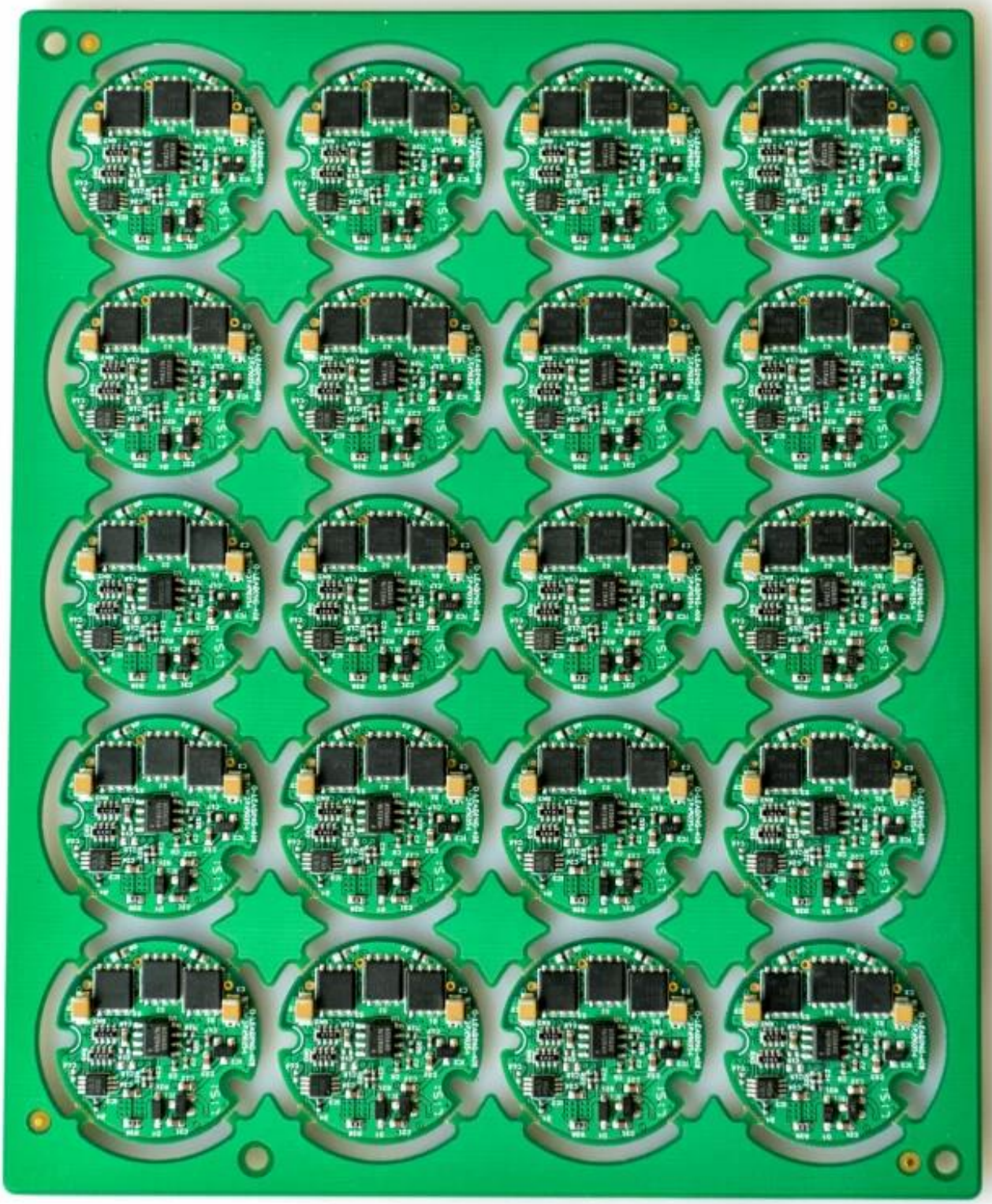
Definiciones de capa:

* .GCMT - Máscara de revestimiento superior
* .GTP - Pasta de soldadura superior
* .GTO - Top Silkscreen
* .GTS - Top Soldermask
* .GTL - Capa superior
Unesdoc.unesco.org unesdoc.unesco.org
* .G2L - Capa de señal interna 1
==========
* .G3L - Capa de señal interna 2
Unesdoc.unesco.org unesdoc.unesco.org
* .GBL - Capa inferior
* .GBS - Soldermask inferior
* .GBO - Pantalla de fondo
* .GBP - Pasta de soldadura inferior
* .GCMB - Máscara de revestimiento inferior


O-LEADING-408
IC2
C23
C22
C21
D4
IC1
R28
C7
C8
R21
C17
S1
R29
C24
R22
C26
IC3
R4
U1
C15
C19
S2
S3
C18
RN3
C16
RN2
R3
R5


J1
TP8
U6
C11
MMD
v1.4
R25
R34
R1
R2
R19
TP10
C4
C6
C25
XT1
C5
R33
C14
R27
C1
TP11
R6
C13
U3
D1
U5
U4
R12
C9
R17
C18
R9
R15
D2
R13





Proveedor de placa de circuito impreso, diseño de Pcb en China